



HOOPS SUMMIT

TOKYO
April 18th

HOOPSサミット 東京 2019 アジェンダ

時間	内容	プレゼンター	時間	備考
9:45	開場			
10:12-10:15	開演前のご挨拶および諸注意事項	テックソフト3D 高場		
10:15-10:25	基調講演	テックソフト3D CEO Ron Fritz	10分	逐次通訳
10:25-10:45	産業界をめぐる技術トレンド	テックソフト3D CTO Gavin Bridgeman	20分	逐次通訳
10:45-11:05	お客様講演1	株式会社ミスミ様	20分	
11:05-11:35	休憩、およびグループ討議 (希望される方、英語のみ)	グループ1：グラフィクス グループ2：データ変換	30分	特設コーナーに お集まり下さい
11:35-12:05	AR/VRアプリケーションを構築 するには	テックソフト3D コンサルティング・ エンジニアリング ディレクタ Robert Tadlock	30分	逐次通訳
12:05-12:35	Webアプリケーションを構築 するには	テックソフト3D コンサルティング・エンジニア 川端 寿明	30分	
12:35-1:35	お昼休憩		60分	お弁当とお茶を ご用意致します
1:35-2:05	モバイルアプリケーションを構築 するには	テックソフト3D コンサルティング・ エンジニアリング ディレクタ Robert Tadlock	30分	逐次通訳
2:05-2:25	お客様講演2	株式会社図研様	20分	
2:25-2:45	お客様講演3	ラティス・テクノロジー株式会社様	20分	
2:45-3:15	製造業向けアプリケーション構築 のポイント	テックソフト3D HOOPS Exchange/Publish 製品マネージャー Lionel Vieilly	30分	逐次通訳
3:15- 3:45	休憩、およびグループ討議 (希望される方、英語のみ)	グループ1：グラフィクス グループ2：データ変換	30分	特設コーナーに お集まり下さい

時間	内容	プレゼンター	時間	備考
3:45- 4:05	お客様講演4	平田機工株式会社様	20分	
4:05- 4:30	最高技術責任者(CTO)へのインタビュー	テックソフト3D CTO Gavin Bridgeman インタビュー：パートナー・エンゲージメント 副社長、Tyler Barnes	25分	逐次通訳
4:30-5:00	お客様パネルディスカッション	株式会社ミスミ様 株式会社図研様 ラティス・テクノロジー株式会社様 平田機工株式会社様	30分	モデレーター： 高場
5:00-5:10	質疑応答	テックソフト3D	10分	通訳付き
5:10-5:20	おわりに	テックソフト3D CEO Ron Fritz	10分	逐次通訳
5:30-7:30	懇親会		120分	